



2022年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証プライム市場
問合せ先 総務人事部 長 城 所 嘉 哉
電 話 03-5709-7685

(開示事項の経過) 中国子会社の上海証券取引所科創板市場への上場審査合格のお知らせ

当社は、現在、上海証券取引所科創板市場（以下「スター・マーケット」）へ上場申請中の連結子会社である有研半導体硅材料股份公司（以下「GRITEK」）が6月28日に上場審査に合格した旨通知されましたので、以下の通りお知らせします。

本審査合格により、スター・マーケット上場に向けて更に近づいたものと考えております。当社としては、引き続き GRITEK の上場に向けて準備を進めて参ります。

記

1. 上場申請会社の概要（2021年12月31日）

(1) 名 称	有研半導体硅材料股份公司 (GRITEK)
(2) 所 在 地	中国北京市
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 方 永義
(4) 事 業 内 容	シリコンウェーハ及び CZ インゴット・FZ インゴットの生産、販売、開発、関連技術の開発等
(5) 資 本 金	1,060 百万中国元 (約 203 億円)
(6) 設 立 年 月 日	2001 年 6 月 21 日
(7) 大株主及び持株比率	北京有研 RS 半導体科技有限公司 (BGRS) : 36.29%、当社 : 30.83%、GRINM : 21.73%、社員持株会 : 4.24%、機関投資家 : 4.24%、福建倉元投資有限公司 : 2.66%

2. 上場までのスケジュール

(1) 上 場 審 査 合 格 日	2022 年 6 月 28 日
(2) スター・マーケット 上 場 予 定	2022 年 9 月～11 月

3. 今期業績への影響

GRITEK の株式上場が当社グループの今後の業績に与える影響は未定ですが、今後の上場準備過程の進捗状況に応じて、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

以上

この文書は、当社連結子会社である有研半導体硅材料股份有限公司の科创板市場（スター・マーケット）への株式上場へ向けた準備に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオフERING・メモランダム又はプロスペクトスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。